МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Микро- и наноэлектроника»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.О.23 _«Физика твердого тела»

Направление подготовки 03.03.01 «Прикладные математика и физика»

> Уровень подготовки Академический бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Формы обучения – очная

Оценочные материалы — это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель — оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача — обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимися в соответствии с этими требованиями.

- ОПК-1.1 применяет фундаментальные знания, полученные в области физикоматематических наук и использует их в профессиональной деятельности, в том числе в сфере педагогической деятельности;
- ОПК-1.2 применяет фундаментальные знания, полученные в области естественных наук, и использует их в профессиональной деятельности, в том числе в сфере педагогической деятельности;
- ОПК-3.1 составляет научные и (или) технические (технологические, инновационные) отчеты (публикации, проекты);
- ОПК-3.2 оформляет научные и (или) технические (технологические, инновационные) отчеты (публикации, проекты).

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий на лабораторных работах. При оценивании результатов освоения лабораторных работ применяется шкала оценки «зачтено — не зачтено». Количество лабораторных работ и их тематика определена рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой.

Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленного для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением экзамена. Форма проведения экзамена — устный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса. В процессе подготовки к устному ответу экзаменуемый может составить в письменном виде план ответа, включающий в себя определения, выводы формул, рисунки и т.п.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине

	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код	Вид, метод,
$N_{\underline{0}}$		контролируемой	форма
Π/Π		компетенции	оценочного
		(или её части)	мероприятия
1	Введение	ОПК-1.1	экзамен
2	Основные приближения зонной теории твердого тела	ОПК-1.1, ОПК-	
		1.2, ОПК-3.1,	экзамен
		ОПК-3.2	

3	Собственные и примесные полупроводники	ОПК-1.1, ОПК- 1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2	экзамен
4	Кинетические явления в полупроводниках	ОПК-1.1, ОПК- 1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2	экзамен
5	Оптические явления в твердых телах	ОПК-1.1, ОПК- 1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2	экзамен
6	Явления в сильных электрических полях	ОПК-1.1, ОПК- 1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2	экзамен
7	Контактные и поверхностные явления в твердых телах	ОПК-1.1, ОПК- 1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2	экзамен
8	Сверхпроводимость	ОПК-1.1, ОПК- 1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2	экзамен
9	Неупорядоченные твердые тела	ОПК-1.1, ОПК- 1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2	экзамен
10	Особенности жидкого состояния вещества	ОПК-1.1, ОПК- 1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2	экзамен
11	Вещества, сочетающие порядок и беспорядок	ОПК-1.1, ОПК- 1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2	экзамен
12	Наноматериалы и нанотехнологии	ОПК-1.1, ОПК- 1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2	экзамен
15	Заключение	ОПК-1.1, ОПК- 1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2	экзамен

Шкала оценки сформированности компетенций

В процессе оценки сформированности знаний, умений и навыков обучающегося по дисциплине, производимой на этапе промежуточной аттестации в форме экзамена, используется балльная оценочная шкала:

«Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умения свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

«Хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание учебнопрограммного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающих необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Типовые контрольные задания или иные материалы

Примеры контрольных вопросов к лабораторным занятиям по дисциплине

Определение холловской подвижности и концентрации основных носителей заряда в полупроводниках:

- 1. Объясните физическую природу эффекта Холла. Получите выражение для холловской разности потенциалов.
- 2. Покажите траектории движения электрона и дырки в кристалле при воздействии на него ортогонально направленных электрического и магнитных полей.
- 3. Расскажите о достоинствах и недостатках рассмотренного метода исследования эффекта Холла.
- 4. Как учитывается дрейфовая скорость при определении холловской ЭДС в вырожденных и невырожденных полупроводниках? При ответе используйте соответствующие функции распределения.
 - 5. Как изменяется постоянная Холла в полупроводниках р-типа с ростом температуры?
 - 6. Каковы основные области применения эффекта Холла?

Определение диффузионной длины и времени жизни неравновесных носителей заряда в полупроводниках:

- 1.Поясните, какие носители заряда являются основными, неосновными, равновесными и неравновесными?
- 2.Напишите уравнение непрерывности. Объясните возможные механизмы изменения концентрации неравновесных носителей заряда.
 - 3. Расскажите о существующих механизмах рекомбинации носителей заряда.
 - 4. Сделайте вывод уравнения Эйнштейна.
- 5.Поясните физический принцип определения диффузионной длины и времени жизни неосновных, неравновесных носителей заряда.

6.Выведите выражение для диффузионной длины неравновесных носителей заряда. Поясните графиком, дайте определение диффузионной длины.

Изучение германиевых и кремниевых плоскостных диодов:

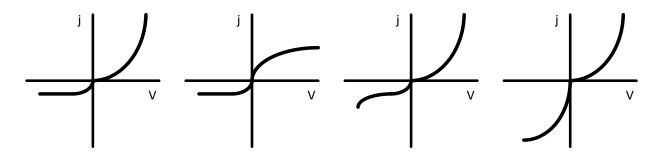
- 1. Какие процессы наблюдаются при контакте двух полупроводников с различным типом проводимости? Поясните ответ рисунками.
- 2. Расскажите о контакте металла с полупроводником.
- 3. Сделайте вывод выражения для толщины слоя ОПЗ.
- 4. Как влияет внешнее поле на состояние p-n-перехода? Поясните ответ с помощью зонных диаграмм контактов.
- 5. Что такое барьерная емкость р-п-перехода? Как она зависит от приложенного внешнего поля?
- 6. Расскажите о физической природе прямого и обратного токов.
- 7.Объясните экспериментально полученную зависимость прямого и обратного токов от температуры.

Примеры типовых тестовых заданий для самостоятельной работы

Тема: Диодная и диффузионная теории выпрямления на контакте металл – полупроводник:

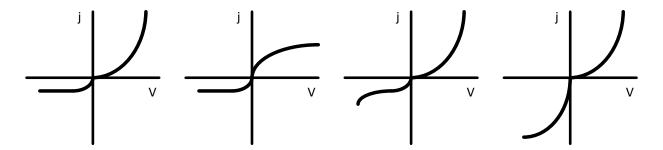
- 1. Физическим барьерным слоем (барьером Шоттки) называется запирающий слой, толщина которого:
- определяется только разностью работ выхода контактирующих материалов ($eV_{\kappa} = W_{m}$ W_{n});
- определяется только концентрацией свободных носителей зарядов в полупроводнике (n_0);
- определяется только электрофизическими параметрами контактирующих материалов (V_{κ} , n_{θ} , ϵ) и не зависит от величины внешнего приложенного напряжения ($V_{\epsilon nem}$);
- определяется электрофизическими параметрами контактирующих материалов (V_{κ} , n_{θ} , ε) и зависит от величины внешнего приложенного напряжения ($V_{\textit{внеш}}$).
- 2. Химическим барьерным слоем (барьером Мотта) называется запирающий слой, который представляет собой:
- слой иного состава, отличающийся высокой концентрацией свободных носителей заряда;
- слой иного состава, отличающийся низкой концентрацией свободных носителей заряда;
- поверхностный слой полупроводника, отличающийся более высокой концентрацией свободных носителей заряда по сравнению с объемом;
- поверхностный слой полупроводника, отличающийся более низкой концентрацией свободных носителей заряда по сравнению с объемом.
- 3. Тонким запирающим (барьерным) слоем называют слой, толщина которого:
- много больше длины свободного пробега носителей зарядов;
- не больше длины свободного пробега носителей зарядов;
- не меньше длины свободного пробега носителей зарядов;
- много меньше длины свободного пробега носителей зарядов.
- 4. Тонкий запирающий слой можно рассматривать подобно:
- слою твердого диэлектрика между токоведущими частями;
- слою жидкого диэлектрика в электролитическом конденсаторе;
- воздушному зазору между электродами плоского конденсатора;
- вакуумному зазору между электродами электронной лампы.
- 5. Плотность тока из полупроводника в металл j_{n-m} для тонкого запирающего слоя можно определять как:

- перенос носителей заряда за счет процессов генерации и рекомбинации в ОПЗ;
- пролет носителей заряда через ОПЗ под действием сил зеркального изображения;
- дрейф носителей заряда за счет контактной разности потенциалов;
- плотность тока термоэлектронной эмиссии.
- 6. ВАХ контакта металл полупроводник по диодной теории описывается формулой:
- $-j = j_s[exp(eV/kT)-1];$
- $-j = j_s[exp(eV/2kT)-1];$
- $-j = j_s[exp(-eV/kT)-1];$
- $-j = j_s[exp(-eV/2kT)-1].$
- 7. Плотность тока насыщения j_s в тонком запирающем слое можно определить:
- как разность тока из металла в полупроводник j_{M} и из полупроводника в металл j_{n} при V > 0;
- как разность тока из металла в полупроводник j_{m} и из полупроводника в металл j_{n} при V < 0;
- как сумму токов из металла в полупроводник j_{M} и из полупроводника в металл j_{n} при V=0;
- из условия равенства токов из металла в полупроводник $j_{\scriptscriptstyle M}$ и из полупроводника в металл $j_{\scriptscriptstyle R}$ при V=0.
- 8. На выпрямляющие свойства тонкого запирающего слоя не влияют:
- состояние поверхности полупроводника;
- силы зеркального изображения;
- время максвелловской релаксации заряда;
- концентрация глубоких уровней в запрещенной зоне (дефектов кристаллической решетки).
- 9. Выберите ВАХ, соответствующую тонкому запирающему слою (диодной теории выпрямления):



- 10. Толстым запирающим (барьерным) слоем называют слой, толщина которого:
- значительно больше длины свободного пробега носителей зарядов;
- соизмерима с длиной свободного пробега носителей зарядов;
- значительно меньше длины свободного пробега носителей зарядов;
- никак не связана с длиной свободного пробега носителей зарядов.
- 11. При расчете плотности тока через толстый запирающий слой необходимо учитывать:
- только дрейфовую составляющую тока;
- только диффузионную составляющую тока;
- как дрейфовую, так и диффузионную составляющие тока;
- ток термоэлектронной эмиссии.
- 12. Плотность тока насыщения j_s в толстом запирающем слое:
- никак не зависит от величины внешнего напряжения;
- зависит от величины внешнего напряжения только при прямом включении (V > 0);
- зависит от величины внешнего напряжения только при обратном включении ($V < \theta$);

- зависит от величины внешнего напряжения при любом включении.
- 13. Выберите ВАХ, соответствующую толстому запирающему слою (диффузионной теории выпрямления):

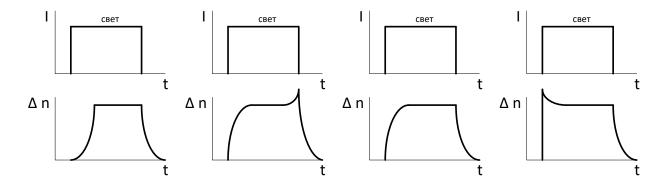


- 14. Реальным физическим процессам, протекающим на контакте металл полупроводник, больше соответствует:
- диодная теория выпрямления;
- диффузионная теория выпрямления;
- диодная или диффузионная теория выпрямления в зависимости от характеристик контакта;
- ни одна из теорий не соответствует в полной мере.

Тема: Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках:

- 1. Собственное (фундаментальное) поглощение света в полупроводнике соответствует:
- переходу электрона с примесного уровня в запрещенной зоне в зону проводимости;
- переходу электрона из валентной зоны в зону проводимости;
- переходу электрона из валентной зоны с образованием связанной с ним дырки без перехода в зону проводимости;
- переходу электрона внутри зоны проводимости на более высокий энергетический уровень.
- 2. Красная граница фотоэффекта это:
- минимальная частота v_{min} фотона света, необходимая для возникновения фотоэффекта;
- максимальная частота v_{max} фотона света, необходимая для возникновения фотоэффекта;
- минимальная длина волны λ_{min} фотона света, необходимая для возникновения фотоэффекта;
- максимальная энергия hv_{max} фотона света, необходимая для возникновения фотоэффекта.
- 3. В процессе поглощения света в твердом теле выполняются:
- только закон сохранения энергии;
- только закон сохранения импульса;
- одновременно и закон сохранения энергии и закон сохранения импульса;
- ни закон сохранения энергии, ни закон сохранения импульса.
- 4. Выражение, связывающее между собой интенсивность падающего света I, интенсивность поглощенного света dI при прохождении лучом пути dx и коэффициент поглощения α , записывается следующим образом:
- $-dI = ln(\alpha Idx);$
- $-dI = exp(-\alpha Idx);$
- $-dI = \alpha I dx$;
- $-dI = -\alpha I dx$
- 5. Оптическая ширина запрещенной зоны полупроводника не зависит от:
- температуры;
- давления;

- длины волны падающего света;
- концентрации носителей заряда.
- 6. Полоса поглощения, связанная с ионизацией примесных центров в полупроводнике, относительно полосы собственного поглощения:
- сдвинута в сторону длинных волн;
- сдвинута в сторону коротких волн;
- совпадает с полосой собственного поглощения;
- соответствует фотонам с более высокой энергией.
- 7. При экситонном поглощении в твердом теле возникает система из:
- свободного электрона и неподвижной дырки;
- свободной дырки и неподвижного электрона;
- связанных между собой электрона и дырки, способной перемещаться по кристаллу;
- связанных между собой электрона и дырки, участвующих в электропроводности.
- 8. При поглощении света свободными носителями заряда:
- только электроны могут переходить на более высокие уровни в зоне проводимости;
- только дырки могут переходить на более высокие энергетические уровни в валентной зоне;
- оба типа носителей могут переходить на более высокие энергетические уровни за пределы своих зон;
- оба типа носителей могут переходить на более высокие энергетические уровни в пределах своих зон.
- 9. Поглощение света кристаллической решеткой связано с:
- с изменением энергии колебаний атомов кристаллической решетки;
- с разрывом ковалентных связей между атомами кристаллической решетки;
- с ионизацией примесных атомов в кристаллической решетке;
- с "разогревом" электронно-дырочного газа в кристаллической решетке.
- 10. Укажите *неверное* утверждение:
- внутренний фотоэффект в полупроводниках связан с генерацией свободных носителей заряда;
- внутренний фотоэффект в полупроводниках связан с эмиссий электронов за пределы кристалла;
- внутренний фотоэффект в полупроводниках связан с возникновением фотопроводимости;
- внутренний фотоэффект в полупроводниках связан с уменьшением удельного сопротивления.
- 11. Квантовый выход фотоэффекта в случае собственного поглощения при монохроматическом освещении это:
- отношение числа сгенерированных электрон-дырочных пар к энергии падающих фотонов;
- отношение числа сгенерированных электрон-дырочных пар к длине волны падающих фотонов;
- отношение числа сгенерированных электрон-дырочных пар к частоте падающих фотонов;
- отношение числа сгенерированных электрон-дырочных пар к числу падающих фотонов.
- 12. Релаксация фотопроводимости характеризует переходные процессы после включения и выключения освещения. Укажите правильный вариант зависимости избыточной концентрации от времени после включения и выключения света:



- 13. Влияние поверхностной рекомбинации на фотопроводимость больше:
- в инфракрасной области спектра;
- в видимой области спектра;
- в ультрафиолетовой области спектра;
- не зависит от длины волны падающего излучения.

14. Вентильная фото-ЭДС заключается в:

- увеличении контактной разности р-п перехода при освещении;
- понижении контактной разности р-п перехода при освещении;
- уменьшении плотности тока основных носителей заряда через p-n перехода при освещении;
- уменьшении плотности тока неосновных носителей заряда через p-n перехода при освещении.

15. Фото-ЭДС в полупроводниках *не может* быть использована:

- в качестве источника энергии в фотоэлектрических преобразователях;
- в детекторах ИК, видимого и УФ излучения;
- в детекторах высокоэнергетического электромагнитного излучения (рентгеновское, γ -излучение);
- в детекторах низкоэнергетического электромагнитного излучения (радиодиапазон).

Тема: Тепловые свойства твердых тел:

- 1. Атомы (молекулы, ионы) в твердом теле:
- находятся в узлах кристаллической решетки и неподвижны;
- находятся в узлах кристаллической решетки и совершают колебания около положения своего равновесия;
- непрерывно перемешаются (перескакивают) из одного положения равновесия в другое;
- находятся в состоянии хаотического теплового движения.
- 2. Колебание, возникшее у одной частицы, немедленно передается соседним частицам, и в кристалле возбуждается коллективное движение из-за:
- сил электростатического взаимодействия;
- сил межатомного взаимодействия;
- сил электромагнитного взаимодействия;
- сил гравитационного взаимодействия.

3. Нормальные колебания кристаллической решетки – это:

- вибрация твердого тела с определенной частотой;
- движение отдельных групп частиц в виде упругой волны;
- движение отдельных частиц в виде совокупности синусоидальных волн;
- коллективное движение частиц в виде совокупности синусоидальных волн.
- 4. В колебательной системе, состоящей из N атомов, обладающих тремя степенями свободы каждый, можно возбудить:

- 3N нормальных колебаний;
- 3^N нормальных колебаний;
- N³ нормальных колебаний;
- 3^{3N-1} нормальных колебаний.
- 5. Одномерная модель твердого тела это:
- линейная цепочка атомов, находящихся на расстоянии а друг от друга;
- моноатомная плоскость, состоящая из элементарных ячеек площадью a^2 ;
- идеальная пространственная кристаллическая решетка;
- реальная пространственная кристаллическая решетка с дефектами.
- 6. Линейная цепочка состоит из N атомов, находящихся на расстоянии a друг от друга. При этом максимальная длина волны λ_{max} равна:
- $-\lambda_{max}=(N+1)\cdot a;$
- $-\lambda_{max} = N \cdot a;$
- $-\lambda_{max} = 2N \cdot a;$
- $-\lambda_{max}=2(N-1)\cdot a.$
- 7. Линейная цепочка состоит из N атомов, находящихся на расстоянии a друг от друга. При этом минимальная длина волны λ_{min} равна:
- $\lambda_{min} = Na/2$;
- $-\lambda_{min}=2a;$
- $-\lambda_{min}=a/2;$
- $-\lambda_{min}=a^2/N.$
- 8. Для твердых тел с дискретной структурой имеет место явление *дисперсии*, которое представляет собой:
- независимость скорости распространения колебаний от длины волны;
- зависимость скорости распространения колебаний от длины волны;
- независимость частоты колебаний от длины волны;
- зависимость частоты колебаний от длины волны.
- 9. Дисперсионная кривая это:
- зависимость частоты колебания ω от межатомного расстояния a;
- зависимость частоты колебания ω от волнового вектора q (длины волны λ);
- зависимость длины волны λ от фазовой скорости ν распространения колебаний;
- зависимость длины волны λ от волнового вектора q.
- 10. Акустические колебания можно представить как:
- нормальные колебания одномерной цепочки, состоящих из атомов двух разных типов, которые совершают колебания в противоположной фазе;
- нормальные колебания одномерной цепочки из одинаковых атомов, которые совершают колебания в противоположной фазе;
- нормальные колебания одномерной цепочки, состоящих из атомов двух разных типов, которые совершают колебания в одной фазе;
- нормальные колебания одномерной цепочки из одинаковых атомов, которые совершают колебания в одной фазе.
- 11. Оптические колебания можно представить как:
- нормальные колебания одномерной цепочки, состоящих из атомов двух разных типов, которые совершают колебания в противоположной фазе;

- нормальные колебания одномерной цепочки из одинаковых атомов, которые совершают синхронные колебания;
- нормальные колебания одномерной цепочки, состоящих из атомов двух разных типов, которые совершают колебания в одной фазе;
- нормальные колебания одномерной цепочки из одинаковых атомов, которые совершают колебания в одной фазе.
- 12. Каждое из нормальных колебаний решетки может иметь только дискретное значение энергии, которое на частоте ω равна:

```
- E_n = (n/2)\hbar\omega, n = 0, 1, 2, ...;

- E_n = (n-1/2)\hbar\omega, n = 0, 1, 2, ...;

- E_n = (n+1/2)\hbar\omega, n = 0, 1, 2, ...;

- E_n = (2n-1)\hbar\omega, n = 0, 1, 2, ...
```

- 13. Минимальная порция энергии, которую может поглотить или испустить решетка при тепловых колебаниях с частотой ω , равна:
- $-E=\hbar\omega/kT;$
- $-E=\hbar\omega/2kT;$
- $-E = \hbar \omega$;
- $-E = \hbar \omega/2$.
- 14. Фонон − это:
- порция потенциальной энергии взаимодействия частиц в кристаллической решетке;
- порция кинетической энергии частицы в узле кристаллической решетки;
- квант энергии электромагнитных колебаний кристаллической решетки;
- квант энергии тепловых колебаний кристаллической решетки.
- 15. Распределение фононов по энергиям описывается функцией:
- Максвелла-Больцмана;
- Ферми-Дирака;
- Бозе-Эйнштейна;
- Шредингера.

Тема: Эффект Холла:

- 1. Эффект Холла относится:
- к контактным явлениям;
- к гальваномагнитным явлениям;
- к термоэлектрическим явлениям;
- к фотоэлектрическим явлениям.
- 2. Эффект Холла заключается:
- в возникновении ЭДС при пропускании через образец переменного электрического тока в отсутствие внешнего магнитного поля;
- в возникновении дополнительной ЭДС в направлении внешнего электрического поля при воздействии на образец переменного магнитного поля;
- в возникновении ЭДС в направлении, перпендикулярном току, при помещении образца в поперечное магнитное поле;
- в возникновении ЭДС в цепи, состоящей из двух различных твердых тел, при наличии разности температур спаев.

3. Укажите направление ЭДС Холла в полупроводнике n-типа:

$$\begin{array}{c|c}
\oplus & \downarrow & \downarrow \\
B & \downarrow &$$

4. Укажите направление ЭДС Холла в полупроводнике р-типа:

5. Укажите направление ЭДС Холла в собственном полупроводнике:

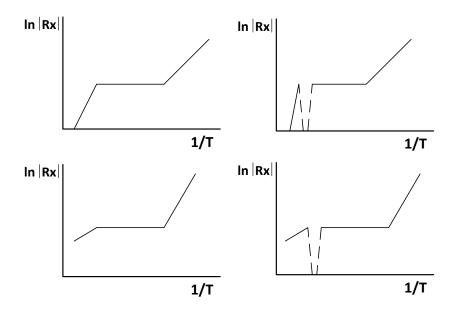
$$\begin{array}{c|c}
\oplus & \downarrow \mathcal{E}_{x} \\
\hline
\overrightarrow{B} & \mathcal{E}_{x}
\end{array}$$

- 6. Величина ЭДС Холла в конкретном образце полупроводника определяется:
- динамическим равновесием силы Лоренца и силы Ампера;
- динамическим равновесием силы Лоренца и силы Кулона;
- динамическим равновесием силы Лоренца и силы зеркального изображения;
- динамическим равновесием силы Лоренца и силы внешнего магнитного поля.
- 7. Укажите формулу для коэффициента Холла в собственном полупроводнике:
- $R_x = -A/en$;
- $R_x = A/ep$;

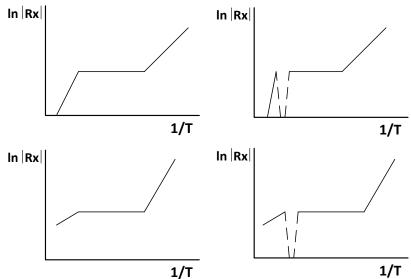
$$-R_X = \frac{A}{en_i} \cdot \frac{\mu_p - \mu_n}{\mu_p + \mu_n};$$

$$\label{eq:R_X} - \; R_{\, \mathrm{X}} = \frac{A}{e} \cdot \frac{p \mu_p^2 - n \mu_n^2}{\left(p \mu_p + n \mu_n\right)^2} \, .$$

- 8. Коэффициент «А» в формуле для коэффициента Холла (смотри вопрос 7) учитывает:
- дрейфовую подвижность носителей во внешнем электрическом поле;
- различие в подвижности электронов и дырок;
- рассеяние носителей заряда на тепловых колебаниях решетки (ионизированных примесях);
- температурную зависимость коэффициента Холла.
- 9. Укажите график температурной зависимости коэффициента Холла в полупроводнике n-типа:



10. Укажите график температурной зависимости коэффициента Холла в полупроводнике ртипа:



- 11. Что нельзя определить с помощью эффекта Холла:
- концентрацию носителей заряда в полупроводнике;
- индукцию магнитного поля;
- ширину запрещенной зоны полупроводника;
- энергию активации глубоких уровней в полупроводнике.

Список типовых контрольных вопросов экзамену по дисциплине:

- 1. Классификация конденсированных сред (материалов) по агрегатному состоянию.
- 2. Классификация конденсированных сред (материалов) по структуре.
- 3. Основные типы химических связей в конденсированных средах (материалах).
- 4. Классификация конденсированных сред (материалов) по электрическим свойствам.
- 5. Диэлектрики. Электропроводность диэлектриков.
- 6. Полупроводники. Электропроводность полупроводников.
- 7. Связь электрических свойств с типом структуры и видом химической связи в конденсированных средах (материалах).
- 8. Основные свойства и параметры монокристаллов. Простые решетки.
- 9. Основные свойства и параметры монокристаллов. Решетки с базисом.

- 10. Метод кристаллографического индицирования. Индексы узлов, направлений и плоскостей.
- 11. Дефекты монокристаллов. Дефекты по Френкелю и по Шоттки.
- 12. Дефекты монокристаллов. Линейные дефекты.
- 13. Дефекты монокристаллов. Поверхностные дефекты.
- 14. Основные особенности и принципы квантовой механики. Волны де Бройля. Формула для энергии и длины волны.
- 15. Основные особенности и принципы квантовой механики. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- 16. Свойства волновой функции микрочастицы. Применение уравнения Шредингера к описанию движения свободной микрочастицы. Закон дисперсии.
- 17. Свойства волновой функции микрочастицы. Квантовые числа электрона.
- 18. Элементы зонной теории твердого тела. Образование разрешенных и запрещенных энергетических зон твердого тела.
- 19. Эффективная масса микрочастицы.
- 20. Вырожденные и невырожденные коллективы микрочастиц. Функции распределения.
- 21. Вырожденные и невырожденные коллективы микрочастиц. Обобщенная функция распределения.
- 22. Невырожденные полупроводники. Расчет равновесной концентрации носителей заряда в собственных полупроводниках.
- 23. Невырожденные полупроводники. Расчет равновесной концентрации носителей заряда в донорных полупроводниках.
- 24. Невырожденные полупроводники. Расчет равновесной концентрации носителей заряда в акцепторных полупроводниках.
- 25. Собственные полупроводники. Электронейтральность в полупроводниках.
- 26. Донорные полупроводники. Электронейтральность в полупроводниках.
- 27. Акцепторные полупроводники. Электронейтральность в полупроводниках.
- 28. Компенсированные полупроводники. Электронейтральность в полупроводниках.
- 29. Основные и неосновные носители заряда. Закон действующих масс.
- 30. Равновесные и неравновесные носители заряда в полупроводниках. Квазиуровни Ферми.
- 31. Равновесные и неравновесные носители заряда в полупроводниках. Время жизни неравновесных носителей.
- 32. Виды рекомбинации носителей заряда в полупроводниках. Время жизни носителей заряда.
- 33. Диффузионное уравнение.
- 34. Уравнение Эйнштейна.
- 35. Тепловые свойства твердых тел. Понятие о нормальных колебаниях кристаллической решетки. Понятие о фононах.
- 36. Термоэлектрические явления (Зеебека, Пельтье, Томсона).
- 37. Эффект Холла.
- 38. Максвелловская релаксация в полупроводниках и диэлектриках.
- 39. Дебаевская длина экранирования.
- 40. Контактные явления. Термодинамическая работа выхода.
- 41. Контакт двух металлов. Контактная разность потенциалов.
- 42. Контакт металл полупроводник.
- 43. Эффект Шоттки.
- 44. Механизмы переноса заряда через барьер.
- 45. Диодная теория выпрямления на контакте металл полупроводник.
- 46. Диффузионная теория выпрямления на контакте металл полупроводник.
- 47. Барьер Мотта.
- 48. Влияние глубоких центров на параметры ОПЗ.
- 49. Классическая модель формирования р-п переходов в кристаллических полупроводниках.
- 50. Барьерная емкость p-n переходов.
- 51. ВАХ тонкого р-п перехода.

- 52. Зонные диаграммы р+-р, n+-n, p-i-n переходов. Гетеропереходы.
- 53. Свойства реальной поверхности. Поверхностный заряд и его влияние на свойства полупроводника. Быстрые и медленные состояния.
- 54. Поверхностная проводимость. Эффект поля.
- 55. Полевые транзисторы с p-n переходом и изолированным затвором.
- 56. Вольт-фарадные характеристики МДП-структур.
- 57. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. Фотопроводимость и поглощение света в полупроводниках. Спектральная кривая поглощения.

Составил доцент кафедры микро- и наноэлектроники

Мишустин В.Г.

Зав. кафедрой микро- и наноэлектроники д.ф.-м.н., доцент

Литвинов В.Г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СОГЛАСОВАНО **ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,** Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ

15.09.25 13:03 (MSK)

Простая подпись